

第 57 回宇宙用部品連絡会アジェンダ

日時： 2021 年 8 月 26 日（木） 13：30～15：40（受付 13：00～）

場所： Microsoft Teams 会議での開催

1. 開会の挨拶 (13：30－13：35 5分)
2. 海外情報 (13：35－13：50 15分)
 - 2.1 CE-12/CE-11 及び NEPAG 報告
3. 部品メーカーからの情報 (13：50－14：20 30分)
 - 3.1 表面実装用小形大容量積層セラミックコンデンサの再認定（試験方法変更報告）／(株)福井村田製作所
 - 3.2 角形小形コネクタ、角形高密度小形コネクタ及び角形複合小形コネクタの再認定（スケジュール変更報告）／日本マルコ(株)
4. 部品ユーザからの情報 (14：20－14：50 30分)
 - 4.1 ロケット開発において発生した EEE 部品の問題点について
／シンフォニアテクノロジー(株)
5. その他の情報
5.1 ISTFA 2021 開催中止のご案内 ／(株)マクニカ
- ◆休憩◆ (14：50－15：00 10分)
6. JAXA からの情報 (15：00－15：35 35分)
 - 6.1 第 34 回マイクロエレクトロニクスワークショップ開催案内
／第一研究ユニット
 - 6.2 JAXA-QTS-2050 の制定について
／安全・信頼性推進部 部品プログラムグループ
 - 6.3 感染症による認定有効期限特別延長について
／安全・信頼性推進部 部品プログラムグループ
7. 閉会の挨拶 (15：35－15：40 5分)

※資料配布

- 配布①：共通部品等の認定状況
- 配布②：QTS/ADS の改定状況
- 配布③：認定部品の変更管理状況

